

Материнская плата ASUS PRIME H610M-K /LGA1700,H610,DDR5,U32 GEN 1,M.2,MB



Технические характеристики

Оперативная память	Тип оперативной памяти	DDR5
	Форм-фактор модуля памяти	DIMM
	Количество слотов памяти, шт	2
	Режим работы памяти	2-канальный
	Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	5600
	Минимальная частота памяти, МГц	4800
	Максимальный объем памяти, ГБ	96
	Поддержка ECC	On-Die ECC
Основные характеристики	Разъем для процессора	LGA1700
	Разъемов для установки процессора, шт	1
	Максимальная TDP центрального процессора, Вт	125
	12-поколение	Да
	13-поколение	Да
	Серия продукции	Prime
	Позиционирование использования	Desktop
	Производитель чипсета	Intel
	Чипсет	Intel H610
	Частота системной шины, МГц	100
Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора

Слоты расширения	Версия PCI Express	4.0
	PCI-Ex16	1
	PCI-Ex1	1
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	1
	Тип сокета M.2	PCI-E x4
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	4
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	2
	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
	Выход S/PDIF	1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen1	2
	USB 2.0	4
	Количество разъемов Type A	6
	PS/2	1
	Сетевой контроллер	Realtek
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	Линейный выход	1
	D-Sub	1
	HDMI	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek
	Количество каналов аудио	7.1
Корпус	BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
	Форм-фактор	Micro ATX
	Ширина, мм	234
	Глубина, мм	203
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h610m-k/techspec/
	Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей, крепежный комплект, инструкция, заглушка панели I/O
Питание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	3